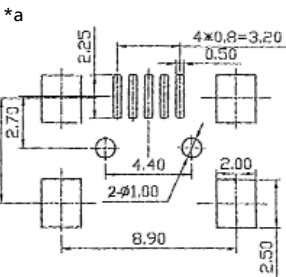
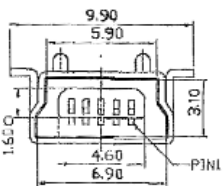
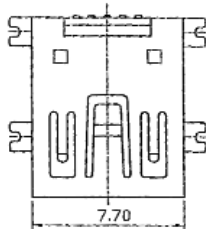
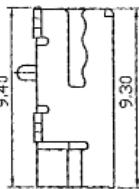
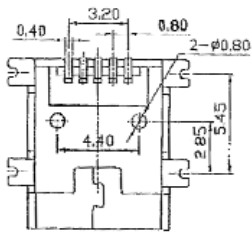
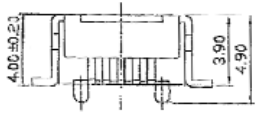




SMT



*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen
printed circuit board layout, components side view
modèle de la carte imprimée, vue dur côté à équiper

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
2486 01	5	200
2486 01 VP3	5	700

2486 01

Mini-USB-2.0-Einbaukupplung Typ B, 5-polig, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)

1. Werkstoffe

Kontaktfeder vergoldet
Gehäuse vernickelt

2. Mechanische Daten

Kontaktierung mit Mini-USB-Stecker 2480

3. Elektrische Daten

Durchgangswiderstand ≤ 50 mΩ
Bemessungsstrom 0,5 A
Bemessungsspannung 5 V AC
Prüfspannung 100 V/60 s
Isolationswiderstand ≥ 1 GΩ

2486 01

Mini USB 2.0 chassis socket type B, 5 poles, angular version, for printed circuit boards, surface mounting technology (SMT)

1. Materials

Contact spring gilded
Housing nickeled

2. Mechanical data

Mating with mini USB plug 2480

3. Elektrische Daten

Contact resistance ≤ 50 mΩ
Rated current 0,5 A
Rated voltage 5 V AC
Test voltage 100 V/60 s
Insulation resistance ≥ 1 GΩ

2486 01

Embase femelle USB 2.0 type B mini, 5 pôles, version angulaire, pour cartes imprimées, technologie des montages en surface (SMT)

1. Matériaux

Ressort de contact doré
Boîtier nickelé

2. Caractéristiques mécaniques

Raccordement avec connecteur mâle mini USB 2480

3. Elektrische Daten

Résistance de contact ≤ 50 mΩ
Courant assigné 0,5 A
Tension assignée 5 V AC
Tension d'essai 100 V/60 s
Résistance d'isolation ≥ 1 GΩ

Verpackung: 2486 01 lose im Karton oder Beutel, 2486 01 VP3 auf Rolle
Packaging: 2486 01 in bulk in a box or a bag, 2486 01 VP3 on reel
Emballage: 2486 01 en vrac dans un carton ou sachet, 2486 01 VP3 en bobine